

GOLDMURIT UELASTYCZNIONA ZAPRAWA KLEJĄCA DO GLAZURY C1TE

GOLDMURIT

Parametry

Profesjonalna zaprawa klejąca przeznaczona do przyklejania płytek ceramicznych i terakotowych, ściennych oraz podłogowych o nasiąkliwości >3% do sztywnych, nieodkształcalnych podłoży wewnątrz i - w przypadku stosowania płytek mrozoodpornych - na zewnątrz pomieszczeń. Do stosowania w miejscach nie narażonych na znaczące odkształcenia na skutek zmian temperatury (występowanie naprężeń termicznych). Zaprawa nadaje się także do przyklejania płytek gresowych wewnątrz pomieszczeń. Wodo- i mrozoodporna.

Właściwości

- Wodoodporny
- Mrozoodporny
- Długi czas otwarty oraz korekty
- Do glazury i terakoty
- Na płyty g-k
- Do pomieszczeń mokrych
- Na ogrzewanie podłogowe

Sposób użycia:



Dane techniczne	
Rodzaj opakowania	worek
Ilość w opakowaniu	25 kg
Ilość na palecie	48 szt./pal.
Kolor	Szary
Uziarnienie	0,5 mm
Zużycie	1,4 kg/m ² /mm

Kolejne dane techniczne

Klasyfikacja wg EN 12004+A1: C1TE

Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: 2 godziny (w temperaturze +20°C)

Czas układania płytek po nałożeniu kleju na podłoże: do 15 minut

Czas korekty: do 15 minut

Możliwość wchodzenia na wykonaną posadzkę: po 24 godzinach

Możliwość spoinowania: po 48 godzinach

Proporcje mieszania z wodą: ok. 6,4 litra wody na 25 kg suchej mieszanki

Grubość warstwy: 2 - 10mm

Orientacyjne zużycie: Dla pacy zębatej 6mm - ok. 3kg; dla pacy zębatej 8mm - ok. 4kg; dla pacy zębatej 10mm - ok. 5kg

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: ≤ 0,0002% (2ppm)

Produkt zgodny z EN 12004+A1

Skład

- Cement portlandzki
- Wypełniacze mineralne

GOLDMURIT UELASTYCZNIONA ZAPRAWA KLEJĄCA DO GLAZURY C1TE

GOLDMURIT

- Dodatki uszlachetniające

Przygotowanie podłoża

Wyprawy i powłoki niestabilne należy usunąć. Tynki oraz jastrychy cementowe muszą mieć co najmniej 4 tygodnie, podłoża betonowe 6 miesięcy. Nierówności podłoża należy wyrównać zaprawą wyrównującą. Nierówne powierzchnie podłóg zaleca się wygładzić masą samopoziomującą.

Rodzaje podłoża:

Betony, żelbety: zastosuj grunt głęboko penetrujący;

Tynk cementowo-wapienny: zastosuj grunt głęboko penetrujący;

Tynk gipsowy: zastosuj grunt głęboko penetrujący;

Płyta gipsowo-kartonowa: zastosuj grunt głęboko penetrujący;

Elementy z betonu komórkowego: zagruntować dwukrotnie gruntem głęboko penetrującym;

Cegły i pustaki ceramiczne, silikatowe: zastosuj grunt głęboko penetrujący;

Jastrych cementowy: zastosuj grunt głęboko penetrujący

Przygotowanie produktu

Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. Masa powinna mieć taką konsystencję, aby po nałożeniu na stalową pacę ustawioną pod kątem, nie zsuwała się z niej. W przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, całą suchą mieszankę należy starannie wymieszać, gdyż w czasie transportu mogło nastąpić rozdzielenie składników. Stwardniałej zaprawy nie mieszać z wodą, ani ze świeżym materiałem.

Sposób użycia

Przygotowaną zaprawę należy nakładać na pacę stalową i wykorzystując prostą krawędź pacy rozprowadzać na podłożu cienką warstwą, silnie dociskając. Następnie należy nanieść grubszą warstwę zaprawy i przeciągnąć ją ząbkowaną krawędzią pacy, prowadzonej pod kątem 45-60 do podłoża. Wielkość powierzchni pokrytej zaprawą powinna być dostosowana do możliwości ułożenia płytek, aby nie został przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy klejącej. Można go kontrolować dotykając zaprawy palcem; jeśli do niego już nie przylega, to czas otwartego schnięcia został przekroczony i zaprawę taką należy usunąć z podłoża i nanieść nową. Płytki przykleja się w taki sposób, że kolejną przykładą się jak najbliżej poprzedniej i następnie przesuwają tak, aby powstała spoina odpowiedniej szerokości. Nie należy moczyć płytek przed przyklejaniem! Płytki dociskać i ewentualnie dobijać gumowym młotkiem, aby zaprawa klejąca przylegała do co najmniej 70% powierzchni płytki. Płytki większe niż 30x30 cm, wszystkie płytki układane na zewnątrz oraz w miejscach trwale wilgotnych, a także na podłogach intensywnie eksploatowanych, powinny być przyklejane tak, aby zaprawa przylegała do całej powierzchni płytki. W celu spełnienia tych warunków, zaprawę klejącą należy nanosić także na całą powierzchnię odwrotnej strony płytki, cienką warstwą o równej grubości, pokrywającą wszystkie wyprofilowania. Szerokość spoin należy dobrać w zależności od wielkości płytek. W wykładzinach wewnętrznych przyjmuje się: minimum 2 mm - przy długości boku płytki do 10 cm, 2-6 mm - przy płytkach 10-25 cm, 4-8 mm - przy płytkach 25-30 cm. Przed stwardnieniem zaprawy należy wydrapać ze spoin jej ewentualne pozostałości, a płytki obmyć wodą.

Warunki wykonywania prac

Stosować w temperaturach od +5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste.

GOLDMURIT UELASTYCZNIONA ZAPRAWA KLEJĄCA DO GLAZURY C1TE

GOLDMURIT

Uwagi wykonawcze

Do płytek o boku większym niż 30 cm zalecamy stosowanie kleju o większej elastyczności. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. Szczegółowe wskazówki znajdują się w karcie charakterystyki.

Przechowywanie

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu, maksymalnie do 12 miesięcy od daty produkcji.

Wskazówki ogólne

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Wszelkie dane techniczne podane są dla temperatury 20°C oraz wilgotności 60%. W przypadku czasów wysychania, wiązania, spoinowania, otwartego, korekty, odporności na działanie wody itp. wartości te podane są dla typowej grubości warstwy danego produktu, która dla kleju do płytek wynosi ok. 5mm, klejów do ociepleń ok. 3mm, tynku podkładowego i wylewki samopoziomującej ok. 10mm, jastrychów ok. 25mm. W szczególnych przypadkach mogą one odbiegać od tej przyjętej średniej i należy go określić doświadczalnie. W przypadkach wątpliwych oraz nie ujętych tym zapisem zaleca się skontaktować z działem technicznym.

Karta techniczna Data aktualizacji 06.04.2021